附件

廊洽会成果发布征集表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 所属单位 |  | 项目负责人 |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 所属产业领域 | □人工智能与智能装备产业 □新一代信息技术产业 □高端装备制造产业 □新能源与新材料产业 □航空航天产业 □生物医药产业 □其他 | | |
| 合作方式 | □许可 □转让 □投资入股 □其他 | | |
| 项目阶段 | □研发 □小试 □中试 □小批量生产 □产业化 | | |
| 技术优势 | （主要介绍项目的技术水平、研发情况等，不超过200字） | | |
| 获奖情况 | （主要介绍项目获得的省部级以上奖项、重大专项等，不超过200字） | | |
| 市场情况 | （主要介绍产品市场销售、排名和占有率等情况，不超过200字） | | |
| 团队情况 | （主要介绍团队及成员情况，不超过200字） | | |
| 落地条件 | （主要介绍项目落地所需要的场地、资金、政策及其他特殊条件，不超过200字） | | |
| 其他情况 | 不超过200字 | | |